

平成 24 年 2 月 3 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社

設計開発センター 品質保証部

部長 本田 隆美

**TE7753PF/TE7754PF 捺印変更について**

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、表題にありますとおり、当初リードフレーム材質変更後も鉛フリー表示位置変更はないとのご連絡をさせていただいておりましたが、実際は弊社文書番号 TDGS25150(平成 22 年 4 月 20 日付け)にてお知らせ致しましたリードフレーム材質変更と同時に鉛フリー表示位置が変更されておりました。

本件、ご連絡が遅れ大変申し訳ありません。つきましては捺印表示位置の変更をお願い申し上げます。

また、お手数ですが内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、ご返信頂きたく存じます。弊社と致しましても今後この様な事のなきよう努めますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

< 記 >

1. 対象製品：TE7753PF、TE7754PF

※TE7725PF は対象外となっており、変更ございません。

2. 変更内容：捺印図

鉛フリー表示位置の変更（別紙をご参照ください。）

3. 変更時期：2011 年 1 月以降出荷分より実施済み

4. 識別方法：ロットナンバー及び捺印図にて識別可能です。

変更品対象ロットナンバーは以下の通りとなります。

TE7753PF；1029MP200、1020MP201、1130MP200 以降～

TE7754PF；1029MP214、1029MP215、1115MP200 以降～

5. 添付資料：製品捺印図

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社

設計開発センター 品質保証部

返却用

TDGS25150-2
平成 24 年 2 月 3 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
設計開発センター 品質保証部
部長 本田 隆美**TE7753PF/TE7754PF 捺印変更について**

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、表題にありますとおり、当初リードフレーム材質変更後も鉛フリー表示位置変更はないとのご連絡をさせていただいておりましたが、実際は弊社文書番号 TDGS25150(平成 22 年 4 月 20 日付け)にてお知らせ致しましたリードフレーム材質変更と同時に鉛フリー表示位置が変更されておりました。

本件、ご連絡が遅れ大変申し訳ありません。つきましては捺印表示位置の変更をお願い申し上げます。

また、お手数ですが内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、ご返信頂きたく存じます。弊社と致しましても今後この様な事のなきよう努めますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

< 記 >

- 対象製品：TE7753PF、TE7754PF
※TE7725PF は対象外となっており、変更ございません。
- 変更内容：捺印図
鉛フリー表示位置の変更（別紙をご参照ください。）
- 変更時期：2011 年 1 月以降出荷分より実施済み
- 識別方法：ロットナンバー及び捺印図にて識別可能です。
変更品対象ロットナンバーは以下の通りとなります。
TE7753PF；1029MP200、1020MP201、1130MP200 以降～
TE7754PF；1029MP214、1029MP215、1115MP200 以降～
- 添付資料：製品捺印図

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
設計開発センター 品質保証部